

「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業／先端半導体製造技術の開発(委託)」

実施予定先一覧

No.	開発テーマ	実施予定先
1	(d) 国際連携による次世代半導体製造技術開発 (d6)先端半導体の後工程における光実装を可能とするパッケージング技術開発【GX】	技術研究組合 最先端半導体技術センター

以上